平成23年12月7日

各 位

上場会社名　株式会社 SUMCO
代表者　取締役社長 田口 洋一
(コード番号　3436)
問合せ先責任者　広報・IR室長 澁谷 博史
(TEL　03-5444-3915)

業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ

最近の業績動向を踏まえ、平成23年9月7日に公表した平成24年1月期の通期連結業績予想を下記のとおり修正いたしましたのでお知らせいたします。

また、平成23年3月11日の決算公表時に未定としていた当期(平成24年1月期)期末の1株当たりの配当予想について、下記のとおり開示することとしましたのでお知らせいたします。

記

● 業績予想の修正について

平成24年1月期通期連結業績予想数値の修正(平成23年2月1日～平成24年1月31日)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1株当たり当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前回発表予想(A)	272,000	12,000	5,000	2,500	9.70
今回修正予想(B)	247,000	1,000	△6,000	△9,000	△34.92
増減額(B-A)	△25,000	△11,000	△11,000	△11,500	
増減率(%)	△9.2	△91.7	―	―	
(ご参考)前期実績 (平成23年1月期)	276,962	△8,431	△26,158	△65,587	△254.46

修正の理由

半導体用シリコンウェーハ市場における300mmウェーハは、主用途であるパソコン需要の伸び悩みに加え、タイの洪水被害の影響等により、一時的な需要の減少が懸念されます。また、200mm以下の小径ウェーハは、世界経済の先行き不安の高まりから、民生機器を中心に消費が低迷し、半導体生産の調整が長引くことが想定され、需要は更に減少すると予想しております。また、太陽電池市場の早期の回復は見込めず、厳しい事業環境が続くものと思われます。

当社グループの当期業績は、このような市場環境の悪化に加え、円高の長期化による影響もあり、平成24年1月期の通期連結業績予想を修正いたしました。

● 配当予想の修正について

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
前回予想 (平成23年3月11日発表)	―	―	―	―	―
今回修正予想	―	―	―	0.00	0.00
当期実績	―	0.00	―		
前期実績 (平成23年1月期)	―	0.00	―	0.00	0.00

修正の理由

業績予想の修正に記載のとおり、当期の厳しい業績見通しに鑑み、期末の1株当たり配当予想につきましては、無配といたしました。

以 上